19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-43952

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)2月16日

H 01 J 29/48

A-7301-5C B-7301-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 電子管用電子銃

②特 願 昭62-199703

②出 願 昭62(1987)8月12日

② 発明者 能勢 寿司

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

20代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

月 組 12

1. 発明の名称

位子管用電子銃

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 含浸形カソードを用いた電子管用電子銃において、グリッド電極のカソードに対向する側の面にチタン、ジルコニウムあるいはこれらを主体とする合金からなる層を設け、反対側の面に金、銀あるいはこれらを主体とする合金からなる層を設け、さらに黒化膜を有することを特徴とする電子管用電子銃。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は含受形カソードを用いたプラウン管、 撮像管等の電子管の電子銃に係り、特にカソード に対向するグリッド電極の構造に関する。

〔従来の技術〕

従来の電子管用電子銃は、例えば第2図に示すような構造よりなる。同図において、1は含浸形カソード、2は第1グリンド電極(Q,電極)、3

は第2グリッド電極、4は第1陽極、5は第1集 東低極、6は第2陽極、7は第2集束電極、8は 第3陽極であり、これらは一定距離離間して同一 軸線上に配列されている。

〔発明が解決しようとする問題点〕

含受形カソード1は、高電施密度で長時間の使用に耐える特徴を有するが、他方、カソードから 多量のパリウム(Ba)が蒸発し、 これが周囲の 電極に付着して不要な電子の放出演となる問題が ある。

プラウン管の場合、カソード1から蒸発したBa は大部分が第1グリッド電極2に付着し、いわゆ るグリッドエミッションの原因となり、ブラウン 管の特性劣化の大きな要因となつている。

従来、前記グリッドエミッションを低波する手段としては、グリッド電極に金(Au)、 チタン (Ti)、ジルコニゥム(Zr)等をコートする方法が知られている。なお、グリッド電極にTiをコートとしたものとして、アイ・アール・イー・トランザクション、エレクトロン・デバイスー3。

100(IRE. Trans. ED-3, 100) (1956年)があげられる。

しかし、本発明者がカラーブラウン管において これらの方法を試みたところ、以下に述べるよう に十分な低波効果が得られず、解決策とはなり得 ないことが判明した。

Auコートは管球完成直径のグリッドエミッションを実用上問題とならないレベルまで低減する。しかし、この効果は動作時間と共に失われ、場合によつてはAuコート膜がGi電極から剝離してカッードに接触する等の重大な事故をもたらす。これは、Auコートの効果がカソードから蒸発して付着したBaをAuコート膜が吸収することにあるので、一定量以上のBaを吸収できなくなり、また一定量以上のBaを吸収できなくなり、また一定量以上のBaを吸収したAuコート膜は膨張してGi電極から剝離し易くなることによる。

Ti、2rコートはグリッドエミッションをある 程度低減するが、その効果は十分でなく、実用上 問題となるレベルである。これは、Ti、2rコー

記Tiまたは2rにより除ききれなかつたグリッド電極穴周辺に付着したBaは、AuまたはAgの膜中に吸収されてしまい、グリッドエミッションは長時間抑止される。更に風化膜により電極の温度上昇を抑止してグリッドエミッションを抑止する。
〔実施例〕

以下、本発明の一実施例を第1図により説明する。カソード10は、空孔率20~25 多のタングステン多孔質基体の空孔にパリウムカルシウムアルミネート等の電子放射物質を含浸させたカソード基体11と、このカソード基体11を収納するカップ12と、このカップ12を支持するスリーブ13とで構成されている。また図示しないが、スリーブ13の内側にはヒータが内蔵されている。

また前記カソード 1 0 に対向して第 1 グリッド 電極 1 4 が配置されている。 G₁ 電極 1 4 のカソー ド 1 0 と反対側の面には、Au コート膜 15 が抵抗 加熱蒸着法により膜厚が 0.1~30 μm の 範囲で 形成されている。 ここで、 Au コート膜 1 5 の膜 厚が 0.1 μm 以下では Ba を 吸収する効果が短時 トの効果がカソードから蒸発してきた Ba を再蒸発させることにあるが、 Gi 電極の温度が Ba の再蒸発を十分な速度で起る程度まで高くないためと考えられる。

本発明の目的は、グリッドエミッションの抑止 を長時間保持することができる電子管用電子銃を 提供することにある。

〔問題点を解決するための手段〕

上記目的は、グリッド電極のカソードに対向する側の面にTi, Zrあるいはこれらを主体とする合金からなる層を設け、反対側の面にAu、Agあるいはこれらを主体とする合金からなる層を設けると共に、更に、黒化膜を有することにより達成される。

(作用)

グリッド電極のカソード側の面にTiまたはZr 層をコートしてなるので、カソードから蒸発して くる Baの大部分はTiまたはZrによりはじき飛 ばされる。またグリッド電極のカソードと反対側 の面にAuまたはAg層をコートしてなるので、前

間に失われ、また 30μ m 以上となると G_1 電框 140 穴の変形が問題となる。寿命及び生産性等を考慮すると、Au コート膜 15 の膜厚は 0.5 ~ 5μ m 程度が最も適当である。

G, は極 1 4 のカソード 1 0 に対向する側の面には、Tiコート膜 1 6 がスパッタ法により 膜厚が 0.1~1 0 μm の範囲で形成されている。ここで、Tiコート膜 1 6 の膜厚が 0.1 μm 以下では Baをはじき飛ばす特性が弱く、1 0 μm 以上では不要に厚く、無駄になる。 Tiコート膜 1 6 も同様に、効果及び生産性を考慮すると、0.5~5 μm 程度が最も適当である。

更に G1 電極 1 4 は Au コート膜 1 5 に続いて思 化膜 1 7 が形成されている。この黒化膜 1 7 の厚 さは Au コート膜 1 5 と同程度あるいはそれ以上 の厚さとなつている。

また第2グリッド電極186電子ビーム通過孔19の付近のG, 12個14個の面には Auコート膜15が、またその面の外側方向およびG, 12個14と反対個の面には黒化膜17が形成されている。

この黒化膜 1 7 の形成方法としては蒸着法,スパッタ法など種々の方法が利用できる。

このように、G、電極14のカソード10個の面にではコート膜16をコートしてなるので、カソード10から蒸発してくるBaの大部分はではコート膜16によりはじき飛ばされる。またG、電極14のカソード10と反対側の面にAuコート膜15をコートしてなるので、前記ではコート膜15をコートしてなるので、前記ではコート膜16により除ききれなかつたG、電極14の穴周辺に付着したbaは、Auコート膜15中に吸収されてしまう。更に黒化膜17の作用によりG、電極の温度上昇を抑制できる。また第2グリッド電極18もAuコート膜15と黒化膜17との組合せとしたことからBaの吸収ができると共に電極の温度上昇を抑制できる。

なお、上記実施例においては、Auコート膜15 の形成に蒸発法、Tiコート膜16 の形成にスパッタ法を用いた場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、蒸着法、スパッタ法、イオンプレーティング法及びメッキ法

等のいずれを用いてもよい。また Au コート膜 15 の代りに Ag コート膜又は Au、Ag を主体とする合金コート膜を、Tiコート膜 16 の代りに Zrコート膜又は Ti、Zr を主体とする合金コート膜をコートしても同様の効果が得られる。 C C で TiNコート膜の場合は、對止時の酸化を防止することが可能である。

また第2グリッド電極に Auコート膜を設けた が黒化膜のみでもよい。

更に、Auコート膜、Tiコート膜と黒化膜を重 受することは剝れの危険があり望ましくない。ま たG、電極のカソードに対向する面に黒化膜を形成 すると熱吸収が大きくなつでしまい望ましくない。 [発明の効果]

本発明によれば、グリッド電極のカソードに対向する側の面にTiあるいはZrもしくはこれらを主体とする合金をコートし、反対側の面にAuあるいはAgもしくはこれらを主体とする合金をコートし、さらに黒化膜を設けたことにより、グリッドエミッションを長時間抑止でき、カソードか

ら信頼性の高い電子放射特性が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す要部縦断面図、 第2図は電子銃の構成を説明するための図である。

- 10…カソード、
- 14…グリッド電極、
- 15…Auコート膜、
- 16…Tiコート膜、
- 17…黑化膜。

代理人 弁理十 小 川 膞 男



17 19 7 18 18 17 17 16 16 17 17 18 16 17 19 16 17 18 15 Au コート脱 16: Tiコート脱 17: 黒 化 膜 17: 黒 化 膜 17: 黒 化 膜

